

创建用于 DLP® LightCrafter™ 套件的 多位深和多色图案序列

摘要

DLP LightCrafter 中的现用软件可支持一种图案序列 (pattern sequence)，该序列中的所有图案必须采用相同的位深度和 LED 光色。图 1 中的实例 1 示出了 10 个由红光 LED 进行照明并由一个外部触发器实施触发的 1 位图案。图 1 中的实例 2 示出了另一个图案序列，其具有 5 个采用绿光 LED 照明的 8 位图案。

本应用报告说明了新的软件功能，其支持一种具有多位深和 / 或 LED 光色 (MBMC) 图案序列，适用于那些需要超出单一位深度和 LED 彩色图案序列的开发人员。图 2 中的实例 1 示出了一种具有以下 7 个图案的多位深和彩色图案序列：1 位红色图案、2 位绿色图案、5 位蓝色图案、6 位红色图案、7 位红色图案、3 位蓝色图案和 8 位红色图案。图 2 中的实例 2 示出了一种具有以下 5 个图案的图案序列：8 位蓝色图案、1 位红色图案、7 位绿色图案、2 位绿色图案和 8 位红色图案。此类并新的软件功能支持这种多位深和 / 或彩色，局限性在于位平面的总数不得超过 96 个。

一个位平面指的是用于描述一个图案的位的数量。例如：一个 8 位图案被认为将用掉 8 个位平面；一个 7 位图案将占用 7 个位平面，等等。本文件采用每像素位数 (bpp) 来描述一个图案的位深度；就是说：一个 8 位图案将被写作“8bpp”。

在有限的时间内，TI 将提供支持 MBMC 并可加载至 DLP LightCrafter 的 DLPC300 配置文件。

注：本应用报告中的指令专门针对 DLP LightCrafter GUI v4.0 和 v4.0.1。5.0 及以上版本能够自动导入自述文件、预备图像并设定 GUI 的设置。请阅读最新版的 DLP LightCrafter 用户指南 [DLPU006](#)，以了解使用这些功能的正确指令。

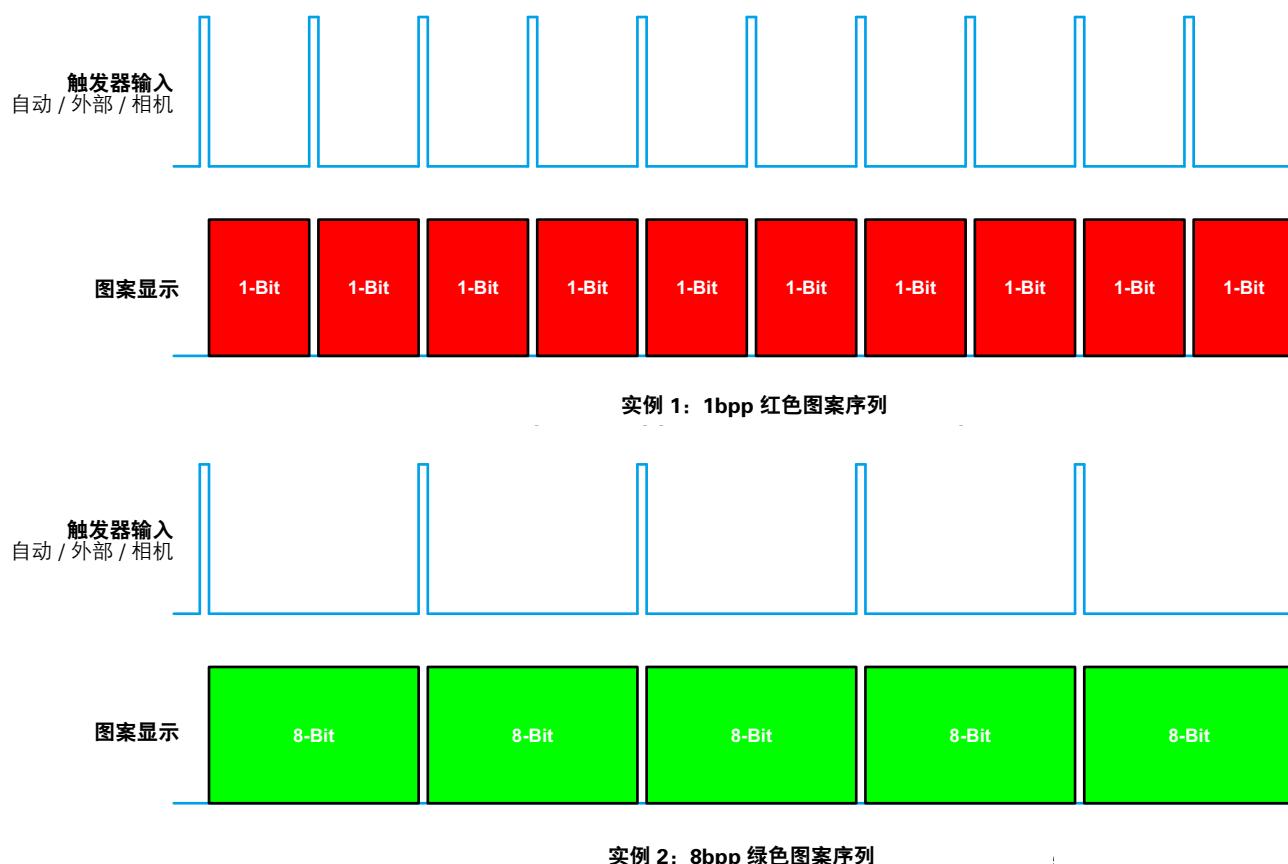
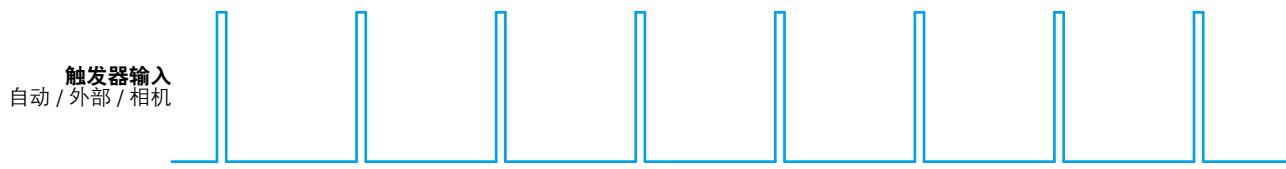
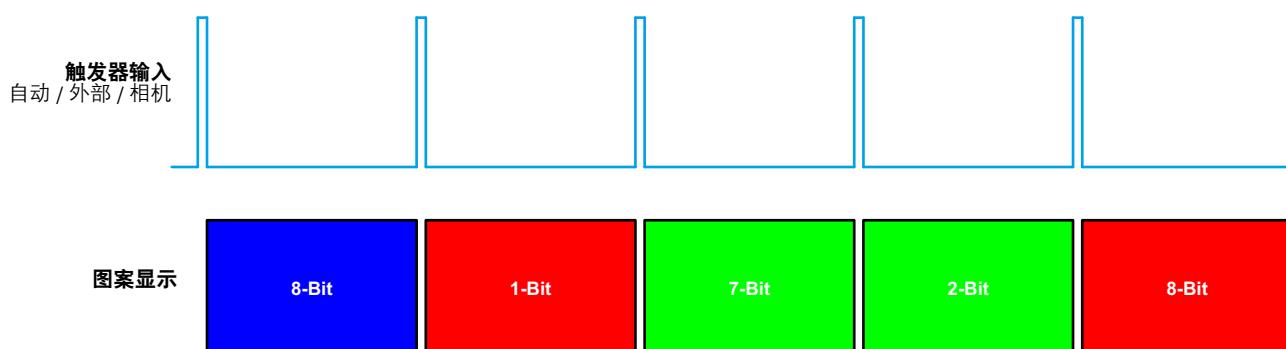


图 1：固定位深度图案序列（彩色被设定为红 / 绿 / 蓝）



实例 1：可变位深度图案序列



实例 2：可变位深度图案序列

图 1：固定位深度图案序列（彩色被设定为红 / 绿 / 蓝）

定义了下列步骤以使用 MBMC 图案序列功能：

1. 更新 DLP LightCrafter 软件，见[第 1 节](#)。
2. 向 TI 提交 MBMC 图案序列请求，见[第 2 节](#)。
3. 准备图案以上传至 DLP LightCrafter，见[第 3 节](#)。
4. 将 MBMC 图案序列和图像文件加载至 DLP LightCrafter，见[第 4 节](#)。
5. 保存解决方案以便重复使用。

注：需在没有 GUI 的情况下实现 MBMC 功能，可使用 DLP LightCrafter API 示例代码 v2.0。该示例代码中提供了下载图案和 MBMC 序列的 TCP 命令级实施方案。Demo_8_VariableBitDepthPatSeqDemo() 功能阐明了这一特性。

1 更新 DLP LightCrafter 软件

利用针对 DLP LightCrafter 套件的以下软件版本可获得多位和多色特性：

1. DLP LightCrafter GUI v4.0 或更高版本⁽¹⁾⁽²⁾
2. DM365 软件 v4.0 或更高版本
3. DLPR300 (DLPC300 配置与支持固件) v.2.6.43 或更高版本
4. MSP430 固件 v2.6 或更高版本

DM365 软件 v4.0 和 DLP LightCrafter GUI v4.0 是 DLP LightCrafter 固件的一部分，而软件包 (Software Package) v2.0 可通过 TI 网站 (<http://www.ti.com/tool/dlplichtcrafter>) 获得。

1.1 其他软件

LightCrafter_MBMCSeq_PatternParser 实用程序

该图案解析器实用程序把所有的输入图案分成单个的 1bpp 并对其进行有序排列，以使投射到 DLP LightCrafter 上的序列正确无误。该解析器实用程序采用了由 TI 提供的自述文件和一个罗列了图案图像文件名称的文本 (.txt) 文件。另外，这款图案解析器实用程序也可通过 TI 网站 (<http://www.ti.com/tool/dlplichtcrafter>) 获得。

1.2 文档

DM365 软件 v4.0 可参考 DLP LightCrafter DM365 命令接口指南 ([DLPU007](#))。

2 向 TI 提交 MBMC 图案序列请求

通过提供以下信息在 TI E2E 论坛上的 DLP LightCrafter 开发平台板块 (<http://e2e.ti.com/>) 中提交 MBMC 图案序列请求：“d” 和 “e” 是可任选的。

- (a) 在 DLP LightCrafter 论坛上创建一篇题为“MBMC 请求”的帖子。
- (b) 图案曝光 (Pattern Exposure) 时间⁽¹⁾ ($250 \mu s \leq PExT \leq 20000 \mu s$)。
- (c) 显示于表 1 中的图案序列信息。
- (d) 工程项目的开发时间期限。
- (e) 应用以及对该功能之需求的说明。

注：(1) 图案曝光时间参数影响着序列中每个图案可能的最大位深度。例如：倘若曝光时间为 $1000 \mu s$ ，则只可能具有 1 位或 2 位深度的图案。另一方面，一个 $\geq 8333 \mu s$ 的曝光时间则支持所有位深度（从 1 至 8）的图案。请参见 DLP LightCrafter 评估模块用户指南 ([DLPU006](#)) 中的表 3-2，以获知针对每个图案的位深度的最小曝光时间。

⁽¹⁾ 本应用笔记中的指令专门针对 DLP LightCrafter GUI v4.0 和 v4.0.1。

⁽²⁾ DLP LightCrafter GUI v5.0 及更高版本能够自动导入自述文件信息、预备图像并设定 GUI 的设置。请阅读最新版的 DLP LightCrafter 用户指南 [DLPU006](#)，以了解使用这些功能的正确指令。

表 1：MBMC 图案序列信息输入

图案位深度	图案的数量	图案彩色 (红 / 绿 / 蓝)
5	5	蓝
1	6	红
..
..
7	2	绿
1	3	蓝

填表时的注意事项：

- 必须列出图案以便显示。
- 根据具有不同位深度的图案的次序，有可能存在未被使用的位平面仍然被计入 96（最大值）个位平面的情形。该系统不允许跨 24 位帧缓冲器边界分离多位深图案。例如，在表 1 的第一行中，有 5 个 (5bpp) 图案。这将转化为 $5 \times 5 = 25$ 个单独的位平面，但是每个帧缓冲器只能容纳 24 个单独的二进制帧。因此，在一个含有 5 个 5 位图案的图案序列中，20 个位平面存在于第一个帧缓冲器中，最后的 5 位平面则存在于下一个帧缓冲器中。5bpp x 5 图案组实际上用掉了帧缓冲器的 29 个单独的位平面。
 - 5bpp x 4 个图案 + 4 个未用图案 = 24 个图案（来自于第一个帧缓冲器）
 - 5bpp x 1 个图案 = 5 个图案（来自于第二个帧缓冲器）
 - 产生 $24 + 5 = 29$ 个单独的二进制图案

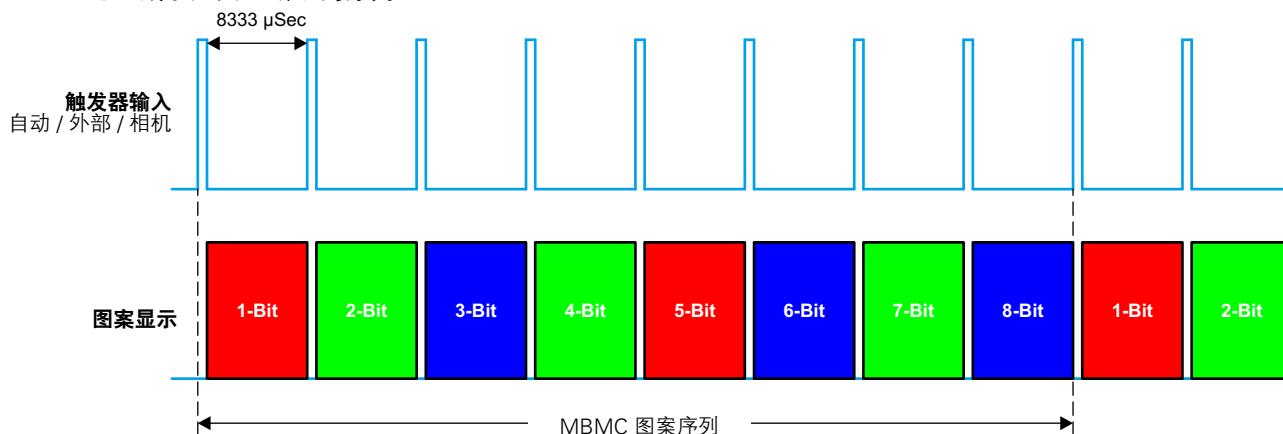
下一步是产生一个下列形式的最终序列：

```
<pattern_bit-depth>X<num_of_patterns><color (R)ed or (G)reen or (B)lue>_<pattern_bit-depth>X<num_of_patterns><color (R)ed or (G)reen or (B)lue>_.....<pattern_bit-depth>X<num_of_patterns><color (R)ed or (G)reen or (B)lue>_<exposure_time> μ s
```

示例：

1bppX1G_2bppX1G_3bppX1G_4bppX1G_5bppX1G_6bppX1G_7bppX1G_8bppX1G_8333 μ s

这生成了如图 3 所示的序列。



MBMC 图案序列：

1bppX1R_2bppX1G_3bppX1B_4bppX1R_5bppX1G_6bppX1B_7bppX1R_8bppX1G_83333 μ Sec

图 3：MBMC 图案序列输出

3 准备图像以上传至 DLP LightCrafter

在 TI 处理了 MBMC 图案序列请求之后，将在 E2E DLP LightCrafter 开发平台论坛 (<http://e2e.ti.com/>) 上提供一个下载链接，用户借此即可下载 MBMC 序列配置文件。**处理您的请求所需要的时间取决于针对 MBMC 图案序列的请求的数量。**

下载的文件将为压缩 (zip) 文件格式，并按以下方式进行了格式化：

语法：

<dd><mmm><yyyy>_<hh>_<mm>_<am/pm>.zip

示例：22March2013_12_17_PM.zip

下载该文件并解压至一个本地文件夹。对于采用相似语法的文件名应具有以下三种文件扩展名：

1. 22March2013_12_17_PM.bin
2. 22March2013_12_17_PM.lua
3. 22March2013_12_17_PM_Readme.txt

注：文件是自动生成的。不要编辑这些文件，否则 MBMC 序列配置将不生效。

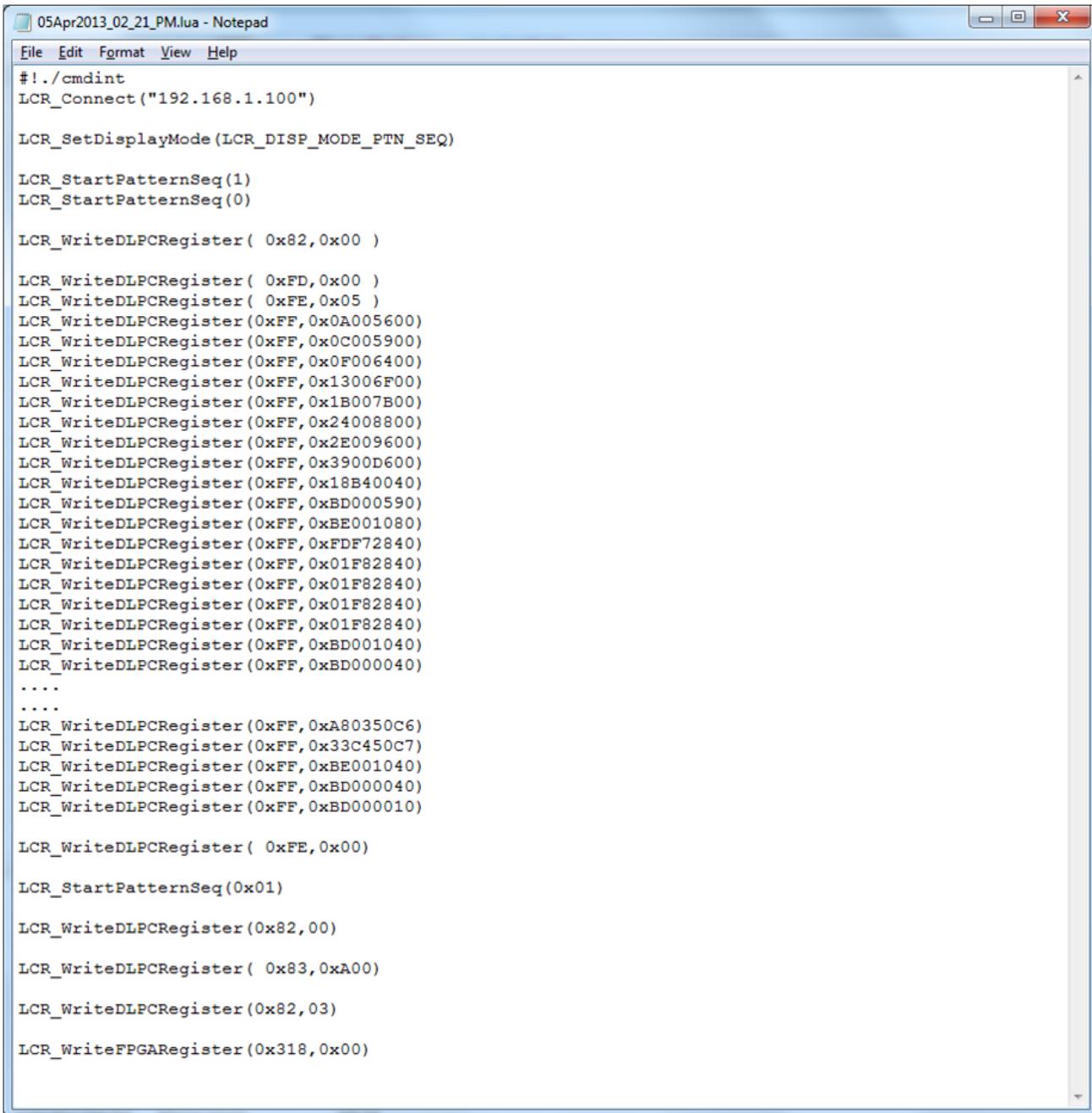
3.1 MBMC 彩色序列二进制 (<dd><mmm><yyyy>_<hh>_<mm>_<am/pm>.bin)

该二进制文件 (.bin) 包含了有关图案序列的信息。

3.2 MBMC 序列寄存器级指令

(*<dd><mmm><yyyy><hh><mm><am/pm>.lua*)

该可读文本文件 (.lua) 包含了用于配置 DLPC300 以上传 MBMC 图案序列所需的全部寄存器设定值。当 DM365 未在预期的应用中使用时，这一点是很有用处的。在此类场合中，可通过向 DLPC300 和相同序列中的 FPGA 发送 I²C 命令及本测试文件中描述的数值来配置 MBMC 图案序列。



```

05Apr2013_02_21_PM.lua - Notepad
File Edit Format View Help
#!/cmdint
LCR_Connect ("192.168.1.100")

LCR_SetDisplayMode (LCR_DISP_MODE_PTN_SEQ)

LCR_StartPatternSeq(1)
LCR_StartPatternSeq(0)

LCR_WriteDLPCRegister( 0x82,0x00 )

LCR_WriteDLPCRegister( 0xFD,0x00 )
LCR_WriteDLPCRegister( 0xFE,0x05 )
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x0A005600)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x0C005900)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x0F006400)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x13006F00)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x1B007B00)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x24008800)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x2E009600)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x3900D600)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x18B40040)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xBD000590)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xBE001080)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xFDF72840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x01F82840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x01F82840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x01F82840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x01F82840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x01F82840)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x0BD001040)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x0BD000040)
.....
.....
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xA80350C6)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0x33C450C7)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xBE001040)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xBD000040)
LCR_WriteDLPCRegister(0xFF,0xBD000010)

LCR_WriteDLPCRegister( 0xFE,0x00 )

LCR_StartPatternSeq(0x01)

LCR_WriteDLPCRegister(0x82,00)

LCR_WriteDLPCRegister( 0x83,0xA00 )

LCR_WriteDLPCRegister(0x82,03)

LCR_WriteFPGAResister(0x318,0x00)

```

图 3: MBMC 图案序列输出

注: 如需从 TI 获得使用 I²C 寄存器级配置的更多帮助, 请联络 TI 的客户支持部门。

3.3 MBMC 序列自述文件

(*<dd><mmm><yyyy><hh><mm><am/pm>*_Readme.txt)

该自述文件包含了用于配置第 4 节中的 DLP LightCrafter 硬件所需的重要信息。文件名表示为：

<ddmmmyyyy_hh_mm_AM/PM>_Readme.txt（如图 5 中所示）。

该文件包含了有关 MBMC 图案序列的信息，例如：

1. 最小触发周期 (Trigger Period)
2. 多位深或多色序列向量设置信息
 - (a) 起动向量
 - (b) 序列中的向量数量
3. 从图像文件中解析出的单独 1bpp 图案的清单。请注意，该清单已经进行了正确的排列以便图像按次序出现在 DLP LightCrafter 硬件上。

05Apr2013_02_21_PM_Readme.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
*****WARNING*****>>>>>>>>>>>>>THIS IS AUTO GENERATED FILE DO NOT EDIT<<<<<<<<<<<<
```

```
=====
# Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequence use instructions for DLP LightCrafter EVM
#
# Created on      : Friday, April 05, 2013 2:21:20 PM
# Created by     : DLP LightCrafter Sequence Builder
# Tool Version#  : 1.1.0
# Pattern Seq Mode# : INTERNAL PRE-STORED PATTERNS
# Exposure time  : 8333 uSec
# Trig Period    : >= 8842 uSec
#
```

The instructions provided below can be used to configure LightCrafter to support Multilple Bit Depth and Multiple Color pattern sequence.

1. Sequence Equation: 1bppX1R_2bppX1G_3bppX1B_4bppX1R_5bppX1G_6bppX1B_7bppX1R_8bppX1G_8333uSec

2. Enable Multilple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequence using TCP command (0x0A 0x01) ==> StartVector = 0, NumOfVectors = 10

3. The pattern order used in the sequence is provided in the Table-0.

Table-0: Pattern Order Table

PATTERN NO.	PATTERN BIT-DEPTH (in bpp)	PATTERN COLOR
1	1	Red
2	2	Green
3	3	Blue
4	4	Red
5	5	Green
6	6	Blue
7	7	Red
8	8	Green

图 5：自述文件示例

3.3.1 最小触发周期

最小触发周期（单位：μs）可在自述文件标头 (document header) 中找到。为使 MBMC 图案序列工作，触发周期设定值必须大于或者等于自述文件中提及的数值。

如图 5（自述文件示例）中所示的数值：

- 触发周期 ≥ 8842 μs

3.3.2 MBMC 序列向量设置信息

该信息是图 5 中的红色方框里示出的第二个指令。请相应地注意“起动向量”(Start Vector) 和“向量的数量”(Number of Vectors) 信息。

如图 5 (自述文件示例) 中所示的数值:

- 启动向量 (Start Vector) = 0
- 向量的数量 = 10

3.3.3 将图案解析至单独的 1bpp 图案

在上传至 DLP LightCrafter 套件之前, 必须将图案分成单独的 1bpp 图案并按序排列。采用第 1 节 中讨论的 LightCrafter_MBMCSeq_PatternParser 实用程序来分离和排列图案。

按照以下步骤进行:

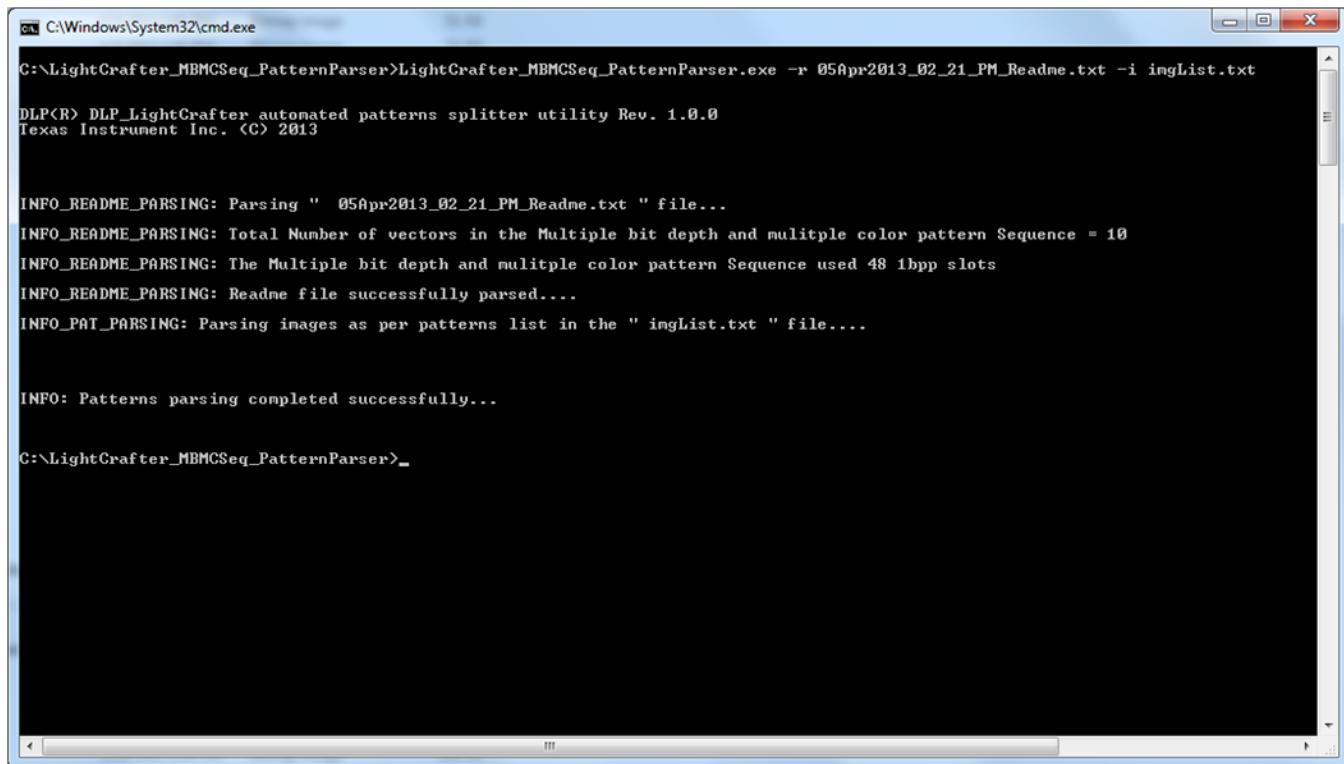
- 将 LightCrafter_MBMCSeq_PatternParser.exe 实用程序复制到本地文件夹。
- 将自述文件复制到同一个文件夹。
- 将所有需要解析的图案复制到同一个文件夹。
- 创建一个具有 “.txt” 扩展名的文件, 其包含每个图案的名称。应确保图案名称的排列顺序与 MBMC 图案序列信息表中提交的顺序是相同的, 也就是说: 第一个图案名称应出现在顶端, 而最后一个图案名称则应出现在底端。在最后一个图案名称之后的文件底部列入一个空行。
- 运行该命令以进行解析并自动地按序排列图案。

```
<drive>:\> <folder_path>\LightCrafter_MBMCSeq_PatternParder.exe -r  
<readme_file_name> -l <pattern_name_list>
```

实例:

```
C:\LightCrafter_MBMCSeq_PatternParser>LightCrafter_MBMCSeq_PatternParser.exe -r  
05Apr2013_02_21_PM_Readme.txt -l imgList.txt
```

图 6 示出了该程序执行的屏幕截图。



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\LightCrafter_MBMCSeg_PatternParser>LightCrafter_MBMCSeg_PatternParser.exe -r 05Apr2013_02_21_PM_Readme.txt -i imgList.txt

DLP(R) DLP_LightCrafter automated patterns splitter utility Rev. 1.0.0
Texas Instrument Inc. <C> 2013

INFO_README_PARSING: Parsing " 05Apr2013_02_21_PM_Readme.txt " file...
INFO_README_PARSING: Total Number of vectors in the Multiple bit depth and mulitple color pattern Sequence = 10
INFO_README_PARSING: The Multiple bit depth and mulitple color pattern Sequence used 48 1bpp slots
INFO_README_PARSING: Readme file successfully parsed....
INFO_PAT_PARSING: Parsing images as per patterns list in the " imgList.txt " file....

INFO: Patterns parsing completed successfully...

C:\LightCrafter_MBMCSeg_PatternParser>_
```

图 6：图案解析实用程序执行的屏幕截图

6. 在图案被解析之后有“N”个 1bpp 图案。图案名称格式化为 <nn>_PAT.bmp。
7. 通常，生成图案的总数为 24、48 或 96。如第 2 节所述，解析器有可能插入空白的 1bpp 图案。这些空白图案是占位符（序列将不予显示），但在帧缓冲器的合适位置仍然需要插入此类图案作为填充符。

4 将 MBMC 图案序列和图像文件加载至 DLP LightCrafter

按照 GUI 屏幕截图上给出的 MBMC 图案序列上传指令进行操作。

- 将 GUI 连接至 DLP LightCrafter 套件并选择“图案序列显示模式”(Pattern Sequence Display Mode)。

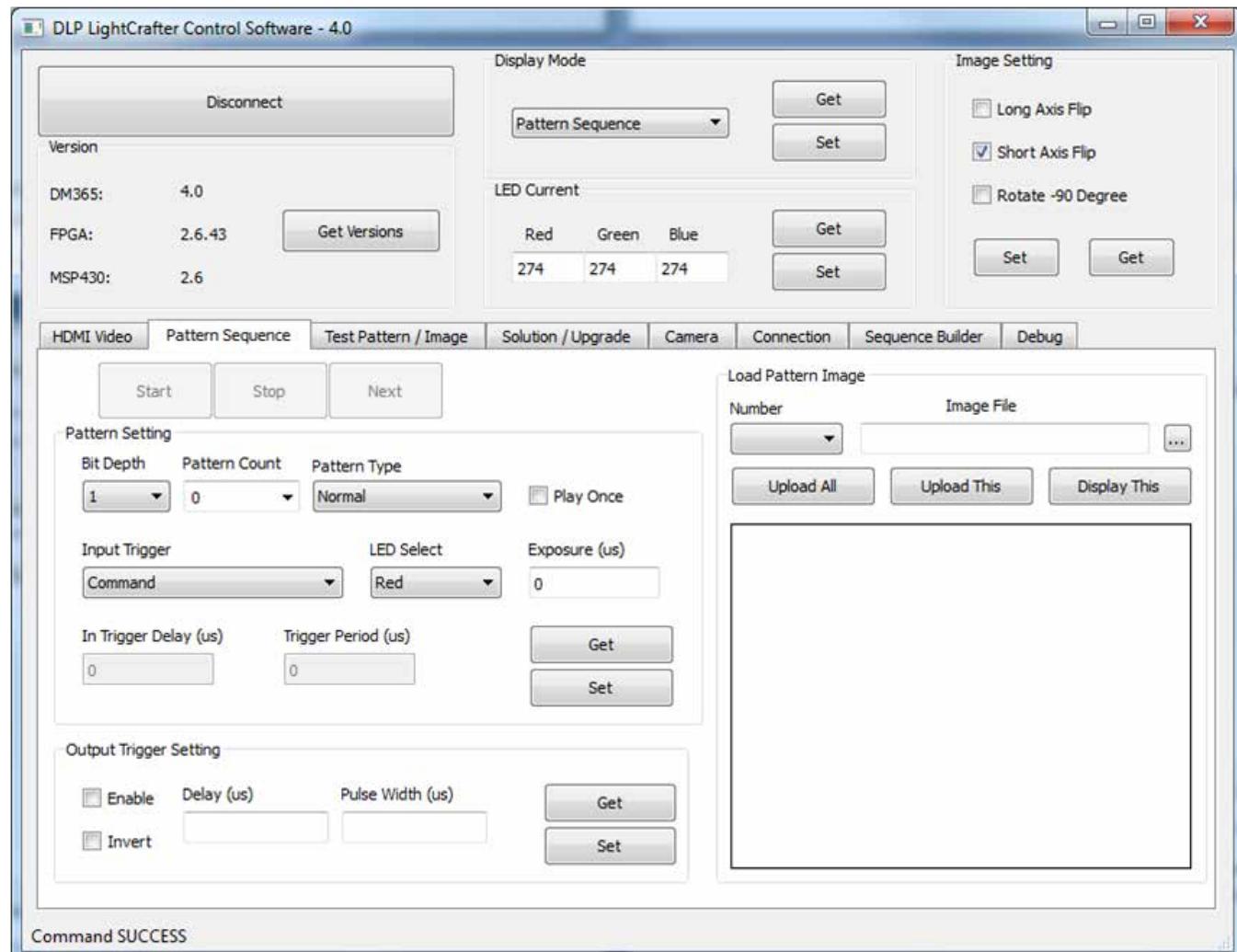


图 7：连接 GUI

2. 查看自述文本文件以设定下列图案设置：图案计数 (Pattern Count)、LED 选择 (LED Select)、曝光 (Exposure) 和触发周期 (Trigger Period)。1bpp 图案的数量等于生成图案的数量。该数值为以下三个值之一：24、48 或 96。

注： LED 选择 (LED Select) 必须设定至 DEFAULT。
触发周期 (Trigger Period) 必须大于或等于自述文件中规定的数值。

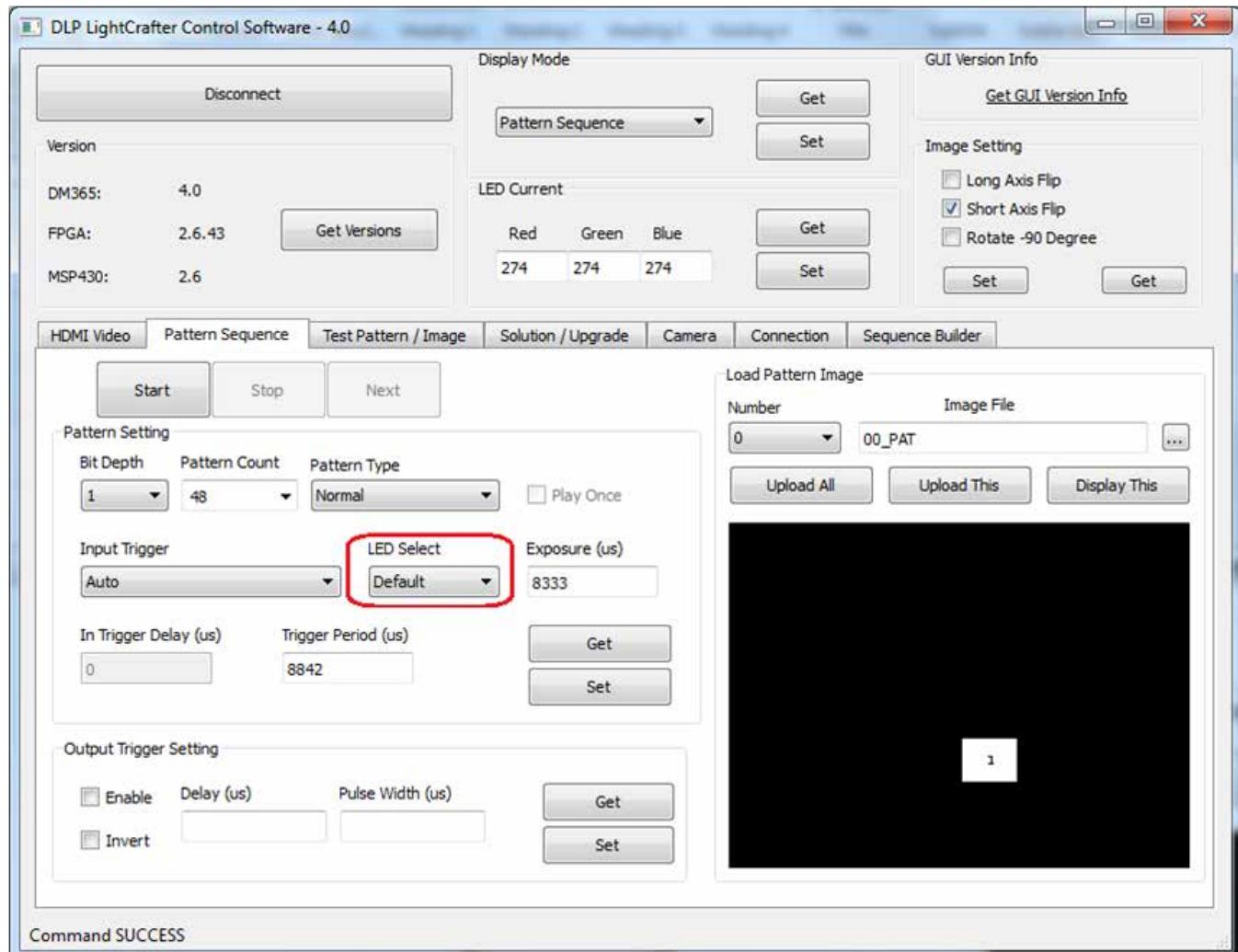


图 8：图案序列标签的屏幕截图

3. 导航至“Sequence Builder”标签，并加载 MBMC 图案序列二进制文件。首先加载序列，然后依据自述文件来设定“Start Vector”和“Num of Vectors”。

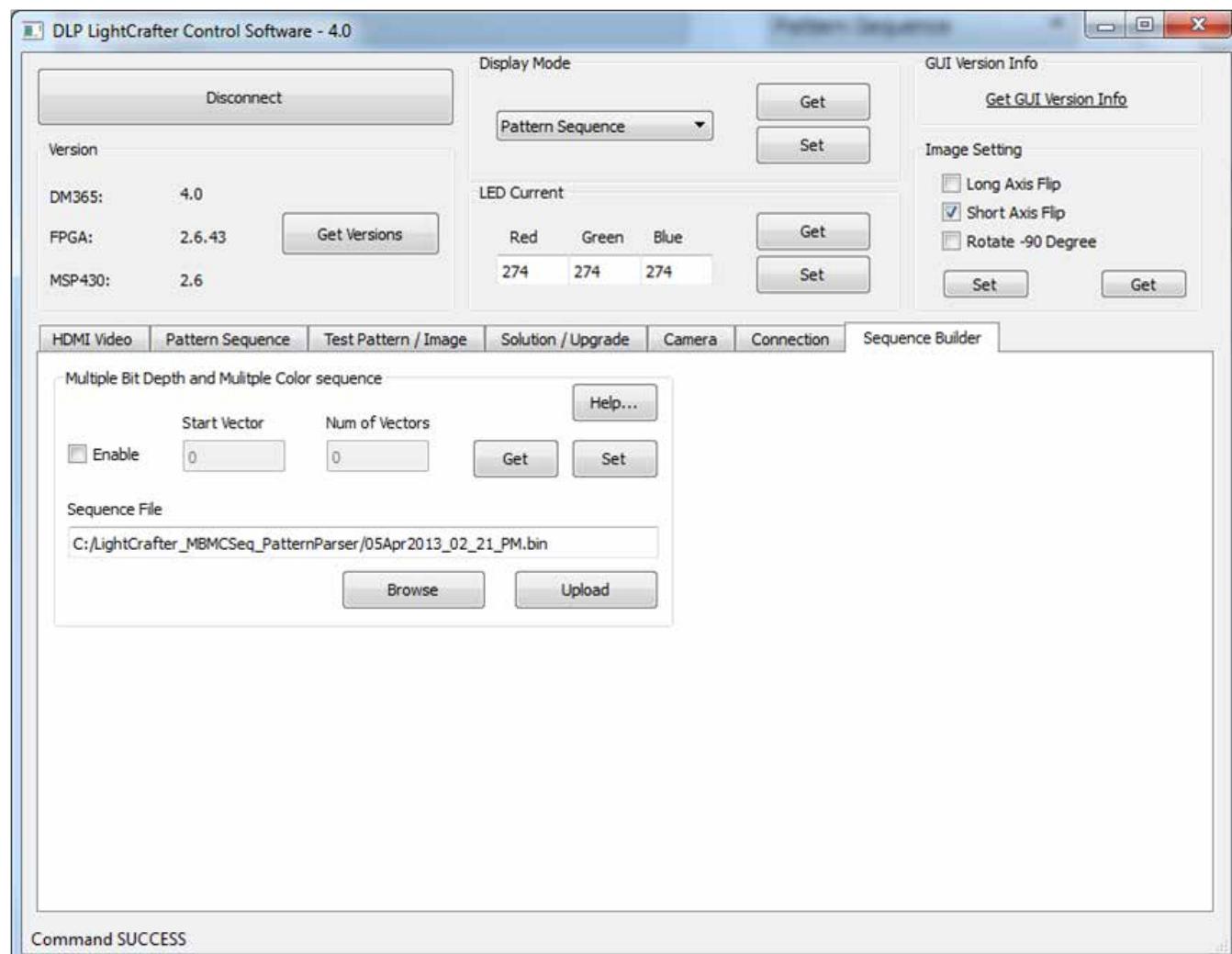


图 9：MBMC 序列二进制文件加载的屏幕截图

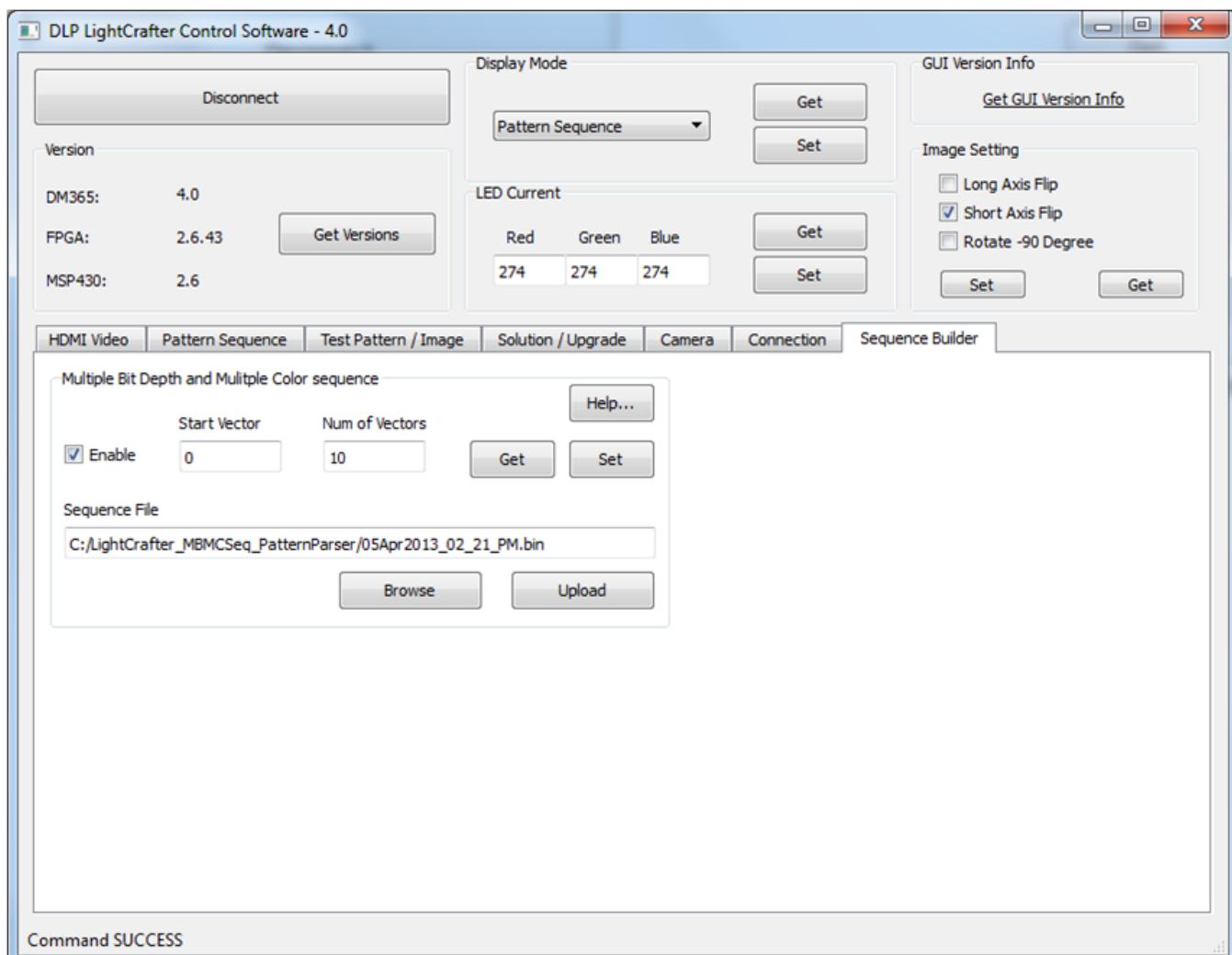


图 10：MBMC 序列向量信息的屏幕截图

4. 切换至“图案序列”(Pattern Sequence) 标签。
5. 起动“序列”(Sequence)。

5 保存解决方案以便重复使用

由于配置该套件以运行 MBMC 图案序列所涉及的流程很冗长，因此 TI 建议您将解决方案保存起来以方便重复使用。

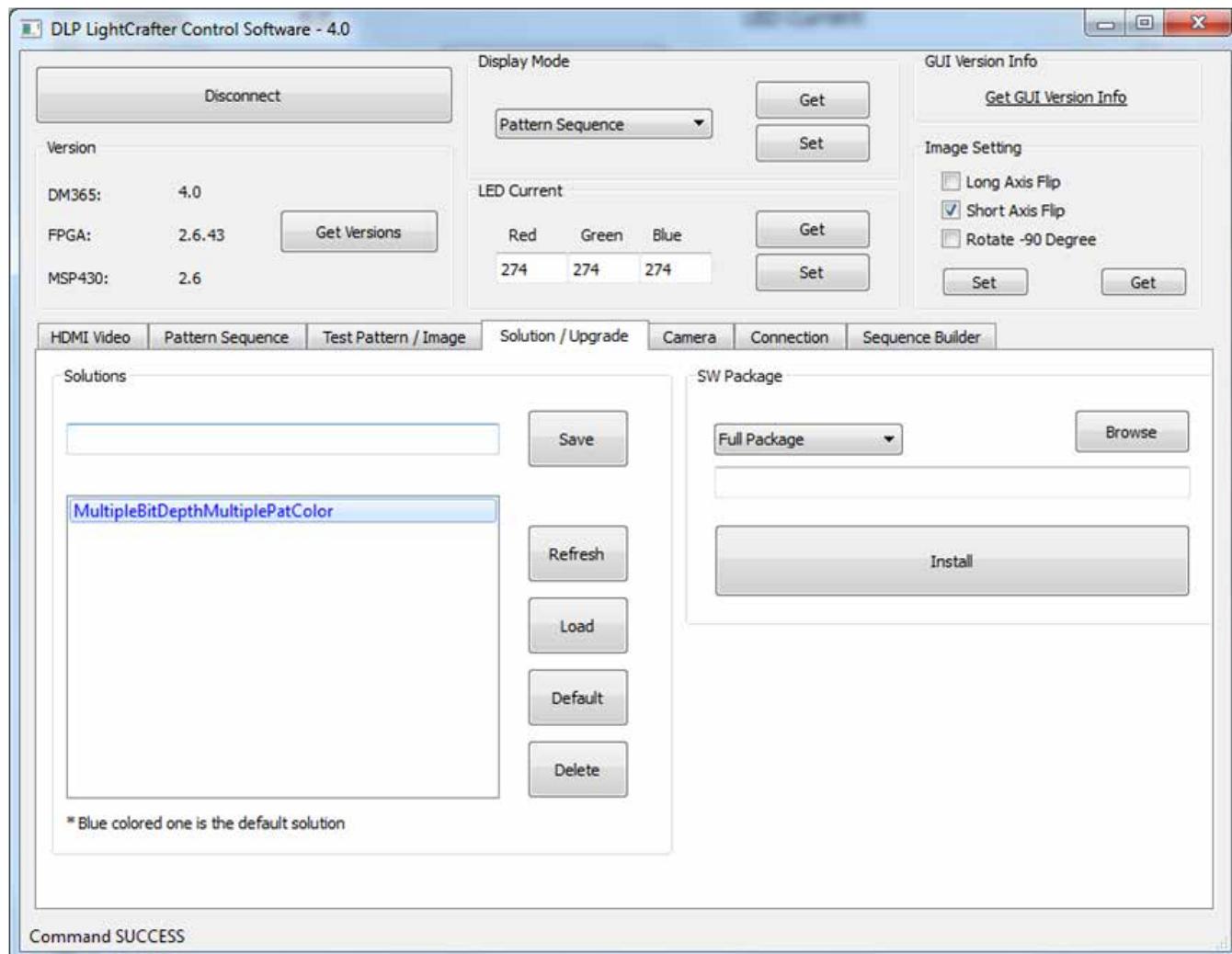


图 11：保存的 MBMC 序列解决方案的屏幕截图

附录 A 用于开发的示例代码

下载图案及 MBMC 序列的 TCP 命令级实施方案可在 DLP LightCrafter API 示例代码 (v2.0) 中获得。在该示例代码中，`Demo_8_VariableBitDepthPatSeqDemo()` 功能说明了怎样通过编程（而不是采用 GUI）来下载和配置 DLP LightCrafter。

修订记录

从原版（2013 年 5 月）到 A 版的变更	页码
• 增添了专门针对本应用报告所需的 GUI 版本的详情	1

注：先前版本的页码可能不同于当前版本中的页码。

重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 **JESD46** 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权根据 **JESD48** 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内, 且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定, 否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从 TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时, 如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分, 则会失去相关 TI 组件或服务的所有暗示或明示授权, 且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供, 但他们将独自负责满足与其产品及其应用中使用 TI 产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意, 他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识, 可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成任何损失。

在某些场合中, 为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立特有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此, 此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 **FDA Class III** (或类似的生命攸关医疗设备) 的授权许可, 除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意, 对并非指定面向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用, 其风险由客户单独承担, 并且由客户独自负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 **ISO/TS16949** 要求的产品, 这些产品主要用于汽车。在任何情况下, 因使用非指定产品而无法达到 **ISO/TS16949** 要求, TI 不承担任何责任。

产品	应用
数字音频	www.ti.com.cn/audio
放大器和线性器件	www.ti.com.cn/amplifiers
数据转换器	www.ti.com.cn/dataconverters
DLP® 产品	www.dlp.com
DSP - 数字信号处理器	www.ti.com.cn/dsp
时钟和计时器	www.ti.com.cn/clockandtimers
接口	www.ti.com.cn/interface
逻辑	www.ti.com.cn/logic
电源管理	www.ti.com.cn/power
微控制器 (MCU)	www.ti.com.cn/microcontrollers
RFID 系统	www.ti.com.cn/rfidsys
OMAP 应用处理器	www.ti.com/omap
无线连通性	www.ti.com.cn/wirelessconnectivity
	德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号, 中建大厦 32 楼 邮政编码: 200122
Copyright © 2014 德州仪器 半导体技术 (上海) 有限公司

重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权根据 JESD46 最新标准, 对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权根据 JESD48 最新标准中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的 TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的组件的性能符合产品销售时 TI 半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在 TI 保证的范围内, 且 TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定, 否则没有必要对每种组件的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用 TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何 TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 TI 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 TI 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从 TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是 TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于 TI 的产品手册或数据表中 TI 信息的重要部分, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

在转售 TI 组件或服务时, 如果对该组件或服务参数的陈述与 TI 标明的参数相比存在差异或虚假成分, 则会失去相关 TI 组件或服务的所有暗示或显示授权, 且这是不正当的、欺诈性商业行为。TI 对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。

客户认可并同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 TI 提供, 但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用 TI 产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意, 他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识, 可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类安全关键应用中使用任何 TI 组件而对 TI 及其代理造成的任何损失。

在某些场合中, 为了推进安全相关应用有可能对 TI 组件进行特别的促销。TI 的目标是利用此类组件帮助客户设计和创立其特有的可满足适用的功能安全性标准和要求的终端产品解决方案。尽管如此, 此类组件仍然服从这些条款。

TI 组件未获得用于 FDA Class III (或类似的生命攸关医疗设备) 的授权许可, 除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

只有那些 TI 特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的 TI 组件才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意, 对并非指定面向军事或航空航天用途的 TI 组件进行军事或航空航天方面的应用, 其风险由客户单独承担, 并且由客户独力负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

TI 已明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品, 这些产品主要用于汽车。在任何情况下, 因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求, TI 不承担任何责任。

产品	应用
数字音频 www.ti.com.cn/audio	通信与电信 www.ti.com.cn/telecom
放大器和线性器件 www.ti.com.cn/amplifiers	计算机及周边 www.ti.com.cn/computer
数据转换器 www.ti.com.cn/dataconverters	消费电子 www.ti.com/consumer-apps
DLP® 产品 www.dlp.com	能源 www.ti.com/energy
DSP - 数字信号处理器 www.ti.com.cn/dsp	工业应用 www.ti.com.cn/industrial
时钟和计时器 www.ti.com.cn/clockandtimers	医疗电子 www.ti.com.cn/medical
接口 www.ti.com.cn/interface	安防应用 www.ti.com.cn/security
逻辑 www.ti.com.cn/logic	汽车电子 www.ti.com.cn/automotive
电源管理 www.ti.com.cn/power	视频和影像 www.ti.com.cn/video
微控制器 (MCU) www.ti.com.cn/microcontrollers	
RFID 系统 www.ti.com.cn/rfidsys	
OMAP 应用处理器 www.ti.com/omap	
无线连通性 www.ti.com.cn/wirelessconnectivity	德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com